

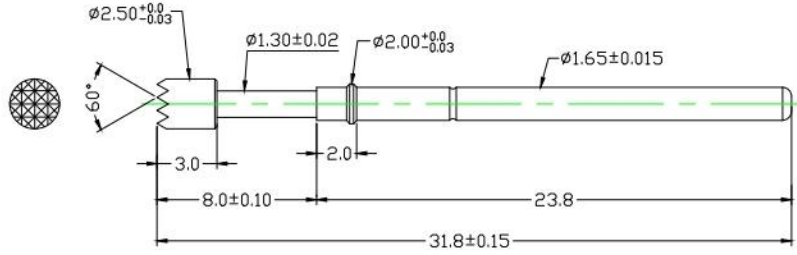
PCB 000 000 SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5

00 00

000 00	PCB 000 000 SF-PA1.65 BY 31.8-H2.5
00 & 00	00, 0 00
00 00	5A
0 0	350g ± 50gf @ 00 4.0mm 00 0000
00	000 00 00

SFENG





Materials(Plated) (材質與鍍層) :
 Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : BeCu(鈹銅) , Au on Ni Plated
 Spring(彈弓) : SWP (琴鋼線) , Au on Ni Plated

Specifications (技術要求) :
 Current Rating(額定電流) : 5A
 Contact Resistance(接觸電阻) : 50mΩ
 Full Stroke(滿沖程) : 5.00mm
 Rated Stroke(額定沖程) : 4.00mm
 Spring Force(額定彈力) : 350±50gf@ load 4.00mm

				名称:		胜峰科技	
				SF-PA1.65X31.8-H2.5		说明:	
标记处数				更改文件号		1. 所有尺寸单位为mm	
设计				标准化		2. 未注图示尺寸公差:按GB1801-79 11级精度执行	
校对				审定		图样标记	
审核				制图		视图质量	
工艺				日期		比例	
				2019-8-29		/	
				共 1 页		第 1 页	
						图纸编号:	

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
2. Customized design □ □□□ OEM □ □□□□□.
3. □□□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□ □□

□□□□□□ (□□) PCB, ICT, FCT □□□□ □□;

□□□□ (□□□□) □□, □□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□□, □□□ & □□□□□□ □□□□□□;

□□ □□□□ ...□ □□ BGA □□□□ □□□;

□□□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;

□□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□;

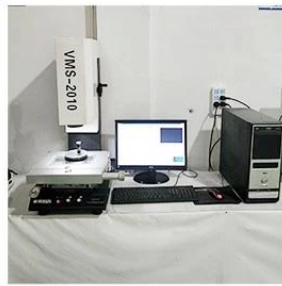
□□□ □ □□□□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□ □□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

